

2023 年第五届电路与系统国际会议

2023 5th International Conference on Circuits and Systems
(ICCS 2023)

2023 年 10 月 27-30 日 | 中国, 湖州

会议通知



电子科技大学长三角研究院(湖州)
YANGTZE DELTA REGION INSTITUTE OF UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA (HUZHOU)



一、会议概要

2023 年第五届电路与系统国际会议将于 2023 年 10 月 27-30 日在中国湖州举行。会议旨在为电路与系统相关领域的专家学者、工程技术人员、技术研发人员提供一个交流最新科技发展趋势, 链接重点领域国内外优秀学术资源的平台, 通过经验分享和智慧碰撞, 推动科研学术成果转化和人才、技术、资本聚集, 提升发展新动能。

二、征稿主题

包括但不限于以下, 更多主题, 请参考: <http://www.iccs.org/cfp.html>

专题一: 模拟与射频电路设计

组织者: 刘马良, 西安电子科技大学

专题二: 大规模集成电路设计与电子设计自动化

组织者: 刘耿耿, 福州大学

组织者: 张吉昕, 湖北工业大学

专题三: 面向信号处理的电路与系统

组织者: 范益波, 复旦大学

专题四: 面向通信的电路与系统

组织者: 金晶, 上海交通大学

组织者: 张钊, 中国科学院半导体研究所

专题五: 可测性设计与可靠性设计

组织者: 沈浩颀, 浙江大学

专题六: 电力电子电路

组织者: 陈章勇, 电子科技大学

组织者: 周国华, 西南交通大学

专题七: 面向人工智能的电路与系统

组织者: 丁丹丹, 杭州师范大学

专题八: 用于仪器和测量的电路与系统

组织者: 赵贻玖, 电子科技大学

专题研讨: 基于芯粒的集成系统

组织者: 黄乐天, 电子科技大学

组织者: 王小航, 浙江大学

截稿日期: 9月10日

注: 本次会议仅接收未曾发表、原创性的英文稿件。

三、会议出版

会议论文集

会议录用并成功参会报告的论文将由会议论文集出版。

SCI/EI 核心 会议特刊

部分优秀文章拓展后将有机会被推荐至以下期刊:

● **Journal Electronic Science and Technology** (ISSN: 1674-862X)

Citescore Track: 2.7

检索: EI 核心, Scopus, INSPEC, CSCD, DOAJ etc., OA on ScienceDirect.

四、注册费用

	早鸟价 (2023 年 9 月 10 日之前)	常规价 (2023 年 9 月 10 日之后)
全文		
学生	3150 人民币	3430 人民币
IEEE 会员	3290 人民币	3570 人民币
非学生	3500 人民币	3780 人民币
摘要		
学生	2100 人民币	2450 人民币
IEEE 会员	2240 人民币	2590 人民币
非学生	2450 人民币	2800 人民币
听众		
学生	1500 人民币	
IEEE 会员	1650 人民币	
非学生	1800 人民币	

注: * 全文注册包含文章出版 **6 页**, 超出 6 页将收取每页 **490 人民币** 超页费。

* 同一作者最多注册两篇文章, 第二篇文章将享受优惠价格 2450 人民币。

* 摘要仅限于会议报告, 不出版。

* 会议期间食宿交通费用自理。

* 本次会议委托四川中会会展有限公司代收会议注册费款项并提供相应发票。

四川中会会展有限公司

纳税人识别号: 91510100MAACFCRD9G

地址: 中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 9 号楼 4 栋 2 层 1 号

银行账号: 117220497553

开户银行名称: 中国银行股份有限公司成都天府大道支行

五、联系方式

会议官网: <http://iccs.org/> | 邮箱: iccs@chairmen.org

